



특 허 청

수신 수신자 참조

(경유)

제목 「2024 D2B 디자인페어」 공모전 참여 홍보 및 협조 요청

1. 평소 귀 기관의 업무 협조에 감사드립니다.
2. 디자인 권리화와 사업화 지원을 통해 청년 디자이너의 지식재산 역량을 강화하고, 기업에는 맞춤형 우수 디자인을 공급하기 위하여 매년 특허청 주최로 「D2B 디자인페어」 공모전을 개최하고 있습니다.
3. 이에 「2024 D2B 디자인페어」 공모전 공고에 앞서 많은 참여를 독려하고자 아래와 같이 공모전 계획을 알려드리오니, 관련자가 참여할 수 있도록 귀 기관의 누리집 및 공지에 홍보하고 필요 시 관련 학과 교육과정에 반영할 수 있도록 협조 요청드립니다.

「2024 D2B디자인페어」

* D2B : Design to Business (디자인에서 사업화까지)

□수상자 특전

- 기업과 연계되어 수상 이후 라이선스 계약의 기회
- 디자인권 출원, 권리를 보유 할 수 있도록 지원
- 산업통상자원부장관상, 특허청장상 등 수상의 기회
- 지도교수님의 출품지도시, 공로상 수상의 기회

□주요일정(예정)

- 1차 작품접수 4월~6월
- 1차 심사결과 통보 6월
- D2B 씬머스쿨 (교육 및 컨설팅) 7월~8월
- 출원 및 2차 작품접수 7월~9월
- 2차 심사결과 통보 10월
- 시상식 11월

* 접수방법 및 공모전의 정확한 일정은 4월 이후 특허청 공고 및 공지 예정

붙임 2024 D2B디자인페어 홍보 안내 1부. 끝.

특 허 청 장



수신자 강원대학교총장, 공주대학교총장, 광주과학기술원총장, 울산과학기술원총장, 대구경북과학기술원총장, 한국과학기술원총장, 서울대학교총장, 경북대학교총장, 전남대학교총장, 전북대학교총장, 충북대학교총장, 충남대학교총장, 성균관대학교총장, 한양대학교총장, 건국대학교총장, 서강대학교총장, 연세대학교총장, 고려대학교총장, 원광대학교총장, 조선대학교총장, 중앙대학교총장, 숙명여자대학교총장, 이화여자대학교총장, 부산대학교총장, 동아대학교총장, 동의대학교총장, 부경대학교총장, 제주대학교총장, 인하대학교총장, 아주대학교총장, 숭실대학교총장, 경희대학교총장, 단국대학교총장, 동국대학교총장, 창원대학교총장, 인천대학교총장, 울산대학교총장, 울산과학기술대학교총장, 경남대학교총장, 서울시립대학교총장, 나노종합기술원장, 금오공과대학교총장, 서울과학기술대학교총장, 대진대학교총장, 경기대학교총장, 상명대학교총장, 한세대학교총장, 국민대학교총장, 목원대학교총장, 백석대학교총장, 한국기술교육대학교총장, 한림성심대학교총장, 계명대학교총장, 인하공업전문대학교총장, 한국공학대학교총장, 한밭대학교총장, 동명대학교총장, 동서대학교총장, 한성대학교총장, 청주대학교총장, 세종대학교총장, 홍익대학교총장, 명지대학교총장, 경성대학교총장, 덕성여자대학교총장, 대구가톨릭대학교총장, 마산대학교총장, 신라대학교총장, 가천대학교총장, 계원예술대학교총장, 호원대학교총장, 남서울대학교총장, 안양대학교총장, 우석대학교총장, 한국복지사이버대학교총장, 충남도립대학교총장, 경북대학교총장, 추계예술대학교총장, 인제대학교총장, 경남정보대학교총장, 대구대학교총장, 강남대학교총장, 경북도립대학교총장, 광주대학교총장, 송곡대학교총장, 배화여자대학교총장, 서울여자대학교총장, 인천가톨릭대학교총장, 한남대학교총장, 극동대학교총장, 영남대학교총장, 인덕대학교총장, 전주대학교총장, 중부대학교총장, 한국외국어대학교총장, 건양대학교총장, 호서대학교총장, 서영대학교총장, 수원대학교총장, 순천대학교총장, 창원문성대학교총장, 경일대학교총장, 세명대학교총장, 호남대학교총장, 동서울대학교총장, 목포대학교총장, 한서대학교총장, 학교법인한국산업기술대학이사장, 한양여자대학교총장

공업주사보

양용열

행정사무관

정유진

지역산업재산 2024. 2. 14.

과 과장

윤종석

협조자

시행 지역산업재산과-234

(2024. 2. 14.)

접수

우 35208

대전광역시 서구 청사로 189, 대전정부청사 4동 (둔산동)

/ www.kipo.go.kr

전화번호 042-481-5171

팩스번호 042-

/ woongyeol@korea.kr

/ 대한민국 공개